

‘차량용 반도체 공급-수요 기업간 기술교류회’ 추진계획(안)

한국자율주행산업협회, 2022.07.06.

□ 목적

- 차량용 반도체 공급기업과 수요기업간의 정보 교류의 장을 마련하여, 공급기업과 수요기업간 상생 협력 기반 구축
- 향후 기업간 추진 가능한 차량용 반도체 R&D 협력 방안 도출

□ 행사개요

- 행사명 : 차량용 반도체 공급-수요 기업간 기술교류회
- 일 시 : 22. 7. 15(금) 10:00~18:00
- 장 소 : 한국컨퍼런스센터(서울시 서초구 강남대로53길 8 B2F)
- 대 상 : 국내 차량용 반도체 공급기업, 국내외 수요기업
※ 공급기업 17개사, 수요기업 10개사 참여 예정
- 주 최 : 한국자율주행산업협회, 한국팹리스연합
- 후 원 : 산업통상자원부

□ 주요내용

- (산업부) 국내 자동차 반도체 산업 지원정책 및 관련 R&D 사업 소개
- (수요기업) 차량용 반도체 개발시 고려사항 및 기술수요 등을 포함한 공급기업과의 협력방안 소개
- (공급기업) 공급기업의 보유기술 및 협력 희망 아이템 소개
- (공급-수요-산업부) 차량용 반도체 로드맵 관련 업계 의견 수렴
- (공급-수요기업) 정보교환 및 협력방안 논의

□ 행사 세부일정

일 정	시 간	행 사 내 용	비 고
09:40 ~ 10:00	20분	○ 참가등록 및 자료집 배포	사무국
(1부)			
10:00 ~ 10:05	5분	○ 행사 안내	사무국
10:05 ~ 10:20	15분	○ (개회사) 조성환 한국자율주행산업협회 회장 ○ (환영사) 이서규 한국팹리스연합 대표 ○ (축 사) 산업통상자원부	-
10:20 ~ 11:20	60분	○ (공급기업) 회사 및 보유기술 소개 - 모빌린트, 픽셀플러스, 라닉스, 테크워드유	4개사
11:20 ~ 11:30	10분	휴 식	
11:30 ~ 12:00	30분	○ (수요기업) 협력방안소개 - 에스더블유엠, 모트렉스	2개사
12:00 ~ 13:00	60분	○ (공급기업) 회사 및 보유기술 소개 - 어보브반도체, 수퍼게이트, 사피피엔반도체, 아이닉스	4개사
(2부)			
14:00 ~ 14:45	45분	○ (공급기업) 회사 및 보유기술 소개 - 브이에스아이, 네오와인, 텔레칩스	3개사
14:45 ~ 15:15	30분	○ (수요기업) 협력방안소개 - LG전자, LS오토모티브	2개사
15:15 ~ 16:00	45분	○ (공급기업) 회사 및 보유기술 소개 - 유엑스팩토리, 스카이칩스, 넥스트칩	3개사
16:00 ~ 16:30	30분	○ (수요기업) 협력방안소개 - 켐트로닉스, 현대모비스	2개사
16:30 ~ 16:40	10분	휴 식	
16:40 ~ 18:00	80분	○ 국내 자동차 반도체 산업 지원정책 및 관련 R&D 사업 소개 (차량용 반도체 로드맵 업계 의견 수렴) ○ 차량용 반도체 상생협력방안 논의	산업통상자원부

□ 참여기업

구 분	연 번		기관·기업명
기관	○주최		한국자율주행산업협회
			한국팹리스연합
	후원		산업통상자원부
수요기업	발표	1	현대모비스
		2	캠트로닉스
		3	모트렉스
		4	에스더블유엠
		5	LG전자
		6	LS오토모티브
	참관	1	에스엘
		2	스프링클라우드
		3	LG이노텍
		4	SMR
공급기업	발표	1	텔레칩스
		2	브이에스아이
		3	아이닉스
		4	넥스트칩
		5	유엑스팩토리
		6	모빌린트
		7	픽셀플러스
		8	스카이칩스
		9	테크워드유
		10	사피엔반도체
		11	네오와인
		12	수퍼게이트
		13	어보브반도체
		14	라닉스
	참관	1	매크로영상기술
		2	디퍼아이
		3	아이언디바이스
기타			한국자동차연구원